

Об утверждении перечня материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов

Постановление · № 1311 · от 22.07.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 22 ИЮЛЯ 2022 Г. № 1311

МОСКВА

Об утверждении перечня материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 16 статьи 284 и абзацем вторым пункта 14 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 июля 2022 г. № 1311

ПЕРЕЧЕНЬ

материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов

I. Материалы для производства электронной компонентной базы (электронных модулей) в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности

Код в соответствии
с Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической
деятельности ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
Наименование группировки

08.99.29.120 Кварц, кварцит

20.11.1 Газы промышленные

20.12.12Оксиды и гидроксиды хрома, оксиды марганца и свинца, оксиды и гидроксиды меди

20.12.19Оксиды, пероксиды и гидроксиды прочих металлов

20.13.2Элементы химические, не включенные в другие группировки; неорганические кислоты и соединения

20.13.4Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты

20.13.62Цианиды, цианидооксиды и комплексные цианиды; фульминаты, цианаты и тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; прочие соли неорганических кислот или пероксикислот

20.13.63Пероксид водорода (перекись водорода)

20.13.64Фосфиды, карбиды, гидриды, нитриды, азиды, силициды и бориды

20.13.65Соединения редкоземельных металлов, иттрия или скандия

20.14.13Производные ациклических углеводов хлорированные

20.14.2Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные; спирты жирные промышленные

20.14.33Кислоты ненасыщенные монокарбоновые, циклоалкановые, циклоалкеновые или циклотерпеновые ациклические поликарбоновые и производные этих соединений

20.15.1Кислота азотная; кислоты сульфазотные; аммиак

20.16.1Полимеры этилена в первичных формах

20.30Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

20.52.10Клеи

20.59.12.110Эмульсии фотографические

20.59.53Элементы химические легированные в форме дисков и соединения химические легированные, используемые в электронике

20.59.59.900Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки

21.10.20.120Соли четвертичные и гидроксиды аммония

22.21.2Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

22.22.19Изделия упаковочные пластмассовые прочие

23.49.12Изделия керамические нестроительные прочие, не включенные в другие группировки

24.41.10.150Припои серебряные

24.41.20.131Золото полуобработанное в виде болванок, брусьев, проволоки и профилей, пластин, листов и полос толщиной более 0,15 мм, не считая основы

24.41.20.160Припои золотые

24.41.30.151Рутений в виде порошка

24.42Алюминий

24.43Свинец, цинк и олово

24.44Медь

24.45.30Металлы цветные и продукция из них;

спеченные материалы (керметы), зола и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие

II. Технологии для производства электронной компонентной базы (электронных модулей)

1. Технологии микроэлектронного производства электронной компонентной базы с топологическими нормами 250 - 7 нм.
2. Технологии микроэлектронного производства электронной компонентной базы с топологическими нормами 3 - 0,34 мкм.
3. Технологии производства полупроводниковых пластин с кристаллами.
4. Технологии сборки полупроводниковых изделий и кристаллов микросхем интегральных в корпус, в том числе в инлей и чип-модуль.
5. Технологии производства корпусов для полупроводниковых изделий и микросхем интегральных.
6. Технологии сборки силовых модулей, микромодулей, систем в корпусе.
7. Технологии создания фотошаблонов для формирования топологического рисунка.
8. Технологии производства электровакуумных и комплексированных изделий СВЧ.
9. Технологии производства инерциальных микроэлектромеханических систем.
10. Технологии производства высокочастотных микроэлектромеханических систем и актюаторов.
11. Технологии производства кабелей волоконно-оптических.
12. Технологии производства кабелей, проводов и шнуров связи (LAN-кабелей).
13. Технологии производства опто- и фотоэлектронной компонентной базы инфракрасного диапазона спектра.
14. Технологии производства одноканальных и многоканальных волоконно-оптических соединителей, в том числе вращающихся.
15. Технологии производства охлаждаемых фотоприемников спектрального диапазона 3 - 5, 8 - 12 мкм.
16. Технологии производства планарных одно- или многоэлементных низкочастотных кремниевых фотодиодов, pin-фотодиодов.
17. Технологии производства стеклянных и кварцевых деталей, стеклоспаев с металлами.
18. Технологии стыковки flip-chip деталей фото- и микроэлектроники.
19. Технологии лазерной сварки кварцевого стекла.
20. Технологии производства органических полупроводниковых материалов.
21. Технологии производства полупроводниковых пластин с наногетероструктурами для производства полупроводниковых лазеров, фотоприемников, фотокатодов, элементов интегральной фотоники.
22. Технологии сборки мощных полупроводниковых лазеров, интегральных элементов радиифотоники.
23. Технологии производства приемных и передающих модулей для высокоскоростных и СВЧ линий передачи оптической информации.
24. Технологии производства светодиодов.
25. Технологии производства полимерных конденсаторов.
26. Технологии производства высокоемких малогабаритных конденсаторов с двойным электрическим слоем (ионисторов).
27. Технологии производства высокоемких малогабаритных пленочных конденсаторов.

28. Технологии производства высокочастотных малогабаритных конденсаторных сборок.
29. Технологии производства высоконадежных подстроечных конденсаторов.
30. Технологии производства оксидно-полупроводниковых конденсаторов.
31. Технологии производства оксидно-электролитических конденсаторов.
32. Технологии производства объемнопористых конденсаторов.
33. Технологии производства резонаторов пьезоэлектрических простых.
34. Технологии производства резонаторов пьезоэлектрических прецизионных.
35. Технологии производства генераторов пьезоэлектрических простых.
36. Технологии производства генераторов пьезоэлектрических термокомпенсированных.
37. Технологии производства генераторов пьезоэлектрических управляемых напряжением.
38. Технологии производства фильтров пьезоэлектрических полосовых.
39. Технологии производства резисторов постоянных проволочных и фольговых.
40. Технологии производства резисторов постоянных несплошных.
41. Технологии производства терморезисторов с отрицательным температурным коэффициентом.
42. Технологии производства варисторов.
43. Технологии производства трансформаторов плоских.
44. Технологии производства катушек индуктивности.
45. Технологии производства дросселей силовых.
46. Технологии производства соединителей для ленточных проводов.
47. Технологии производства соединителей низкочастотных прямоугольных для печатного монтажа.
48. Технологии производства соединителей радиочастотных.
49. Технологии производства соединителей для высокоскоростной передачи информации.
50. Технологии производства перспективных коммутационных изделий.
51. Технологии производства машин электрических малой мощности.
52. Технологии производства химических источников тока.
53. Технологии производства кабельной продукции.
54. Технологии производства источников вторичного электропитания.
55. Технологии производства печатных плат.
56. Технологии производства керамических конденсаторов с электродами на основе драгоценных металлов.
57. Технологии производства керамических конденсаторов с электродами на основе благородных металлов.
58. Технологии производства проходных помехоподавляющих фильтров.
59. Технологии производства технологической оснастки для производства и измерений изделий электронной компонентной базы (электронных модулей).